

**斯达半导体股份有限公司**  
**关于 2021 年股票期权激励计划**  
**剩余股票期权注销完成的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议于 2025 年 04 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》。

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期已于 2025 年 04 月 22 日到期，同意对第三个行权期到期尚未行权的 234,086 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 26 日和 2025 年 05 月 08 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2025-014）及《关于 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的更正公告》（公告编号：2025-015）。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述 234,086 份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年05月09日